

Panne de soudage en biseau plat 30° 0.6 mm, Micro Fine - Thermaltronics K60CH006

Réf. article WL37561

Fabricant Thermaltronics

Panne de soudage série K sans plomb (en biseau plat) de 0.6 mm de largeur pour le travail fin à moyen sur cartes CMS et traversantes. Compatible avec les fers SHP-K et SHP-KM, plage de 325 à 358 °C, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	325-358 °C
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne en biseau plat K60CH006 de la série K Thermaltronics transmet la chaleur au point de soudure grâce au procédé inductif Smart Heat et maintient la température de travail dans la plage de 325 à 358 °C sans étalonnage.

AVANTAGES

- Géométrie en biseau plat 30° à bon transfert thermique, pour le soudage en série et de connecteurs
- Largeur de panne de 0.6 mm pour un apport de chaleur ciblé selon la taille du composant
- Sans plomb et conforme RoHS, adaptée aux alliages sans plomb actuels
- Remplacement direct sur les fers SHP-K et SHP-KM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. fabricant	K60CH006
Réf. article	WL37561
Série	Série K de pannes, Série 600

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Forme de panne	en biseau plat, Micro Fine
Largeur de panne	0.6 mm (0.024 in)
Longueur de panne	13 mm (0.51 in)
Plage de température	325 à 358 °C
Type	panne de soudage
Fer compatible	SHP-K, SHP-KM
Conformité	RoHS, sans plomb

APPLICATIONS

Soudage CMS et traversant en production électronique, réparation et laboratoire, du travail fin sur composants aux plages plus larges.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers SHP-K et SHP-KM ainsi qu'avec les stations TMT-2000S-K, TMT-2000PS et PS900, et via SHP-KM avec les Oki MFR-PS1100 et MFR-PS2200.

Sécurité ESD, conforme RoHS, sans plomb. Fabriquée aux États-Unis.